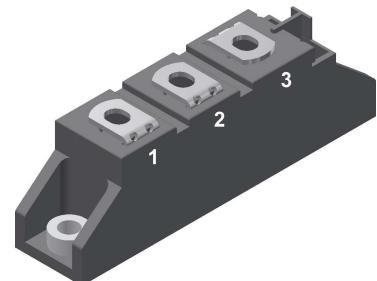


High Voltage Standard Rectifier Module

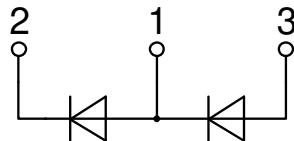
 $V_{RRM} = 2 \times 2200 \text{ V}$
 $I_{FAV} = 50 \text{ A}$
 $V_F = 1.09 \text{ V}$

Phase leg

Part number

MDNA50P2200TG


Backside: isolated

 E72873


Features / Advantages:

- Package with DCB ceramic
- Improved temperature and power cycling
- Planar passivated chips
- Very low forward voltage drop
- Very low leakage current

Applications:

- Diode for main rectification
- For single and three phase bridge configurations
- Supplies for DC power equipment
- Input rectifiers for PWM inverter
- Battery DC power supplies
- Field supply for DC motors

Package: TO-240AA

- Isolation Voltage: 4800 V~
- Industry standard outline
- RoHS compliant
- Height: 30 mm
- Base plate: DCB ceramic
- Reduced weight
- Advanced power cycling

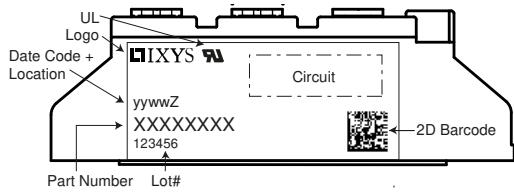
Disclaimer Notice

Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at www.littelfuse.com/disclaimer-electronics.

Rectifier

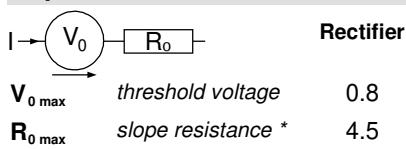
Symbol	Definition	Conditions	Ratings			
			min.	typ.	max.	
V_{RSM}	max. non-repetitive reverse blocking voltage	$T_{VJ} = 25^\circ C$			2300	V
V_{RRM}	max. repetitive reverse blocking voltage	$T_{VJ} = 25^\circ C$			2200	V
I_R	reverse current	$V_R = 2200 \text{ V}$ $V_R = 2200 \text{ V}$	$T_{VJ} = 25^\circ C$ $T_{VJ} = 150^\circ C$		50 1.5	μA mA
V_F	forward voltage drop	$I_F = 50 \text{ A}$ $I_F = 100 \text{ A}$ $I_F = 50 \text{ A}$ $I_F = 100 \text{ A}$	$T_{VJ} = 25^\circ C$ $T_{VJ} = 125^\circ C$		1.13 1.34 1.09 1.37	V V
I_{FAV}	average forward current	$T_C = 100^\circ C$ rectangular $d = 0.5$	$T_{VJ} = 150^\circ C$		50	A
V_{F0} r_F	threshold voltage slope resistance } for power loss calculation only		$T_{VJ} = 150^\circ C$		0.80 5.7	V $m\Omega$
R_{thJC}	thermal resistance junction to case				0.65	K/W
R_{thCH}	thermal resistance case to heatsink			0.2		K/W
P_{tot}	total power dissipation		$T_C = 25^\circ C$		190	W
I_{FSM}	max. forward surge current	$t = 10 \text{ ms}; (50 \text{ Hz}), \text{sine}$ $t = 8,3 \text{ ms}; (60 \text{ Hz}), \text{sine}$ $t = 10 \text{ ms}; (50 \text{ Hz}), \text{sine}$ $t = 8,3 \text{ ms}; (60 \text{ Hz}), \text{sine}$	$T_{VJ} = 45^\circ C$ $V_R = 0 \text{ V}$ $T_{VJ} = 150^\circ C$ $V_R = 0 \text{ V}$		850 920 725 780	A
I^2t	value for fusing	$t = 10 \text{ ms}; (50 \text{ Hz}), \text{sine}$ $t = 8,3 \text{ ms}; (60 \text{ Hz}), \text{sine}$ $t = 10 \text{ ms}; (50 \text{ Hz}), \text{sine}$ $t = 8,3 \text{ ms}; (60 \text{ Hz}), \text{sine}$	$T_{VJ} = 45^\circ C$ $V_R = 0 \text{ V}$ $T_{VJ} = 150^\circ C$ $V_R = 0 \text{ V}$		3.62 3.52 2.63 2.53	kA ² s kA ² s kA ² s kA ² s
C_J	junction capacitance	$V_R = 400 \text{ V}; f = 1 \text{ MHz}$	$T_{VJ} = 25^\circ C$	27		pF

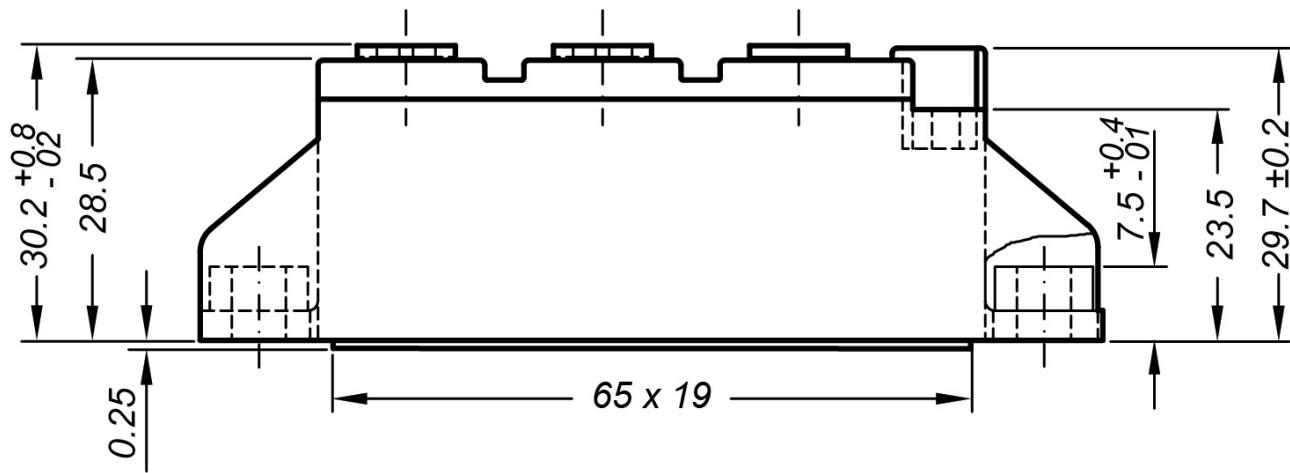
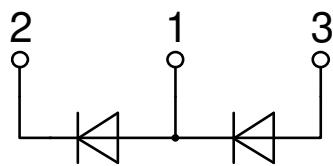
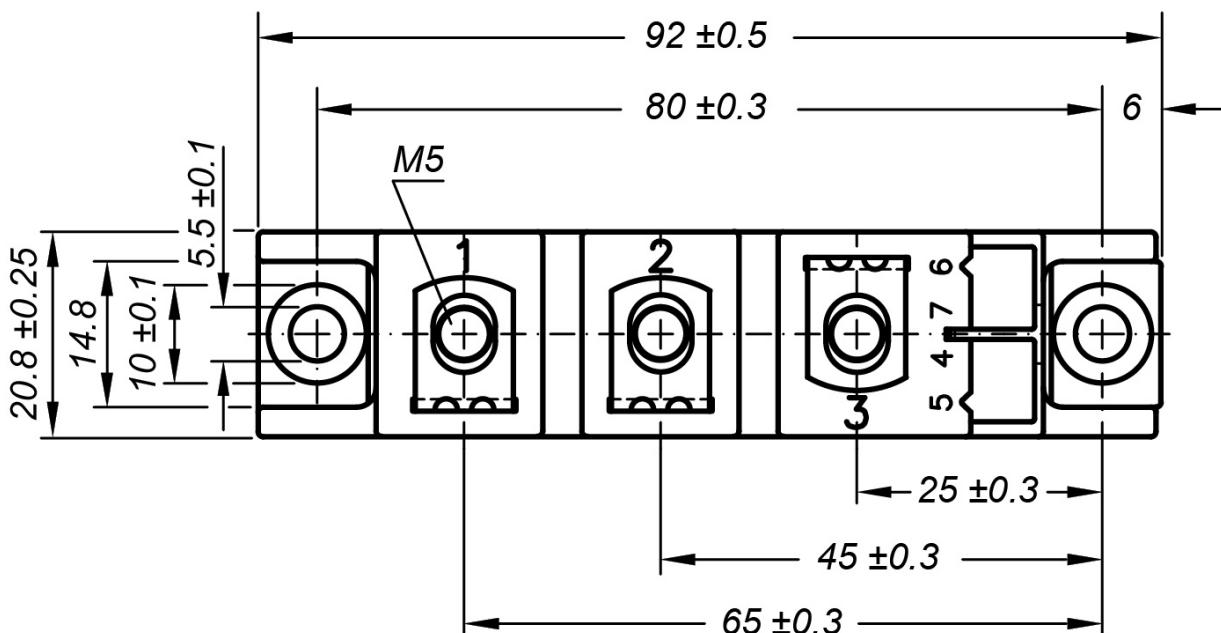
Package TO-240AA			Ratings			
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
I_{RMS}	RMS current	per terminal			200	A
T_{VJ}	virtual junction temperature		-40		150	°C
T_{op}	operation temperature		-40		125	°C
T_{stg}	storage temperature		-40		125	°C
Weight				76		g
M_D	mounting torque		2.5		4	Nm
M_T	terminal torque		2.5		4	Nm
$d_{Spp/App}$	creepage distance on surface / striking distance through air	terminal to terminal	13.0	9.7		mm
$d_{Spb/Apb}$		terminal to backside	16.0	16.0		mm
V_{ISOL}	isolation voltage	t = 1 second t = 1 minute 50/60 Hz, RMS; $I_{ISOL} \leq 1$ mA	4800 4000			V V


Part description

M = Module
D = Diode
N = High Voltage Standard Rectifier
A = (\geq 2000V)
50 = Current Rating [A]
P = Phase leg
2200 = Reverse Voltage [V]
TG = TO-240AA

Ordering	Ordering Number	Marking on Product	Delivery Mode	Quantity	Code No.
Standard	MDNA50P2200TG	MDNA50P2200TG	Box	36	525439

Equivalent Circuits for Simulation
 $* \text{on die level}$
 $T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$


Outlines TO-240AA

General tolerance: DIN ISO 2768 class „c“


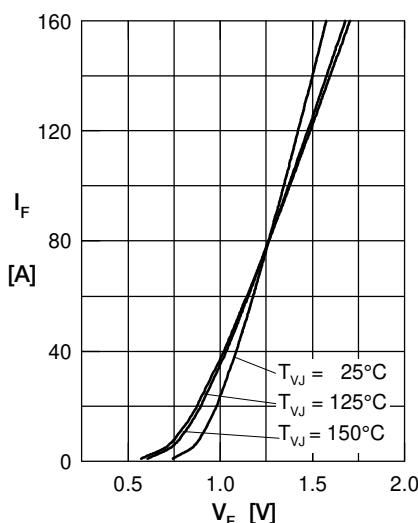
Rectifier


Fig. 1 Forward current versus voltage drop per diode

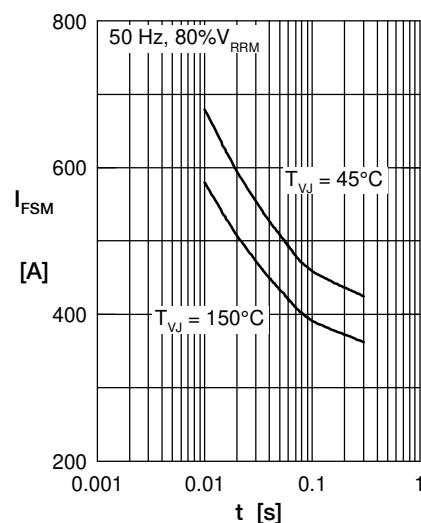


Fig. 2 Surge overload current vs. time per diode

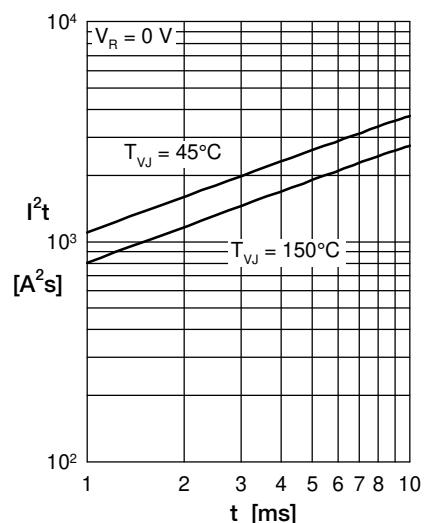


Fig. 3 I^2t versus time per diode

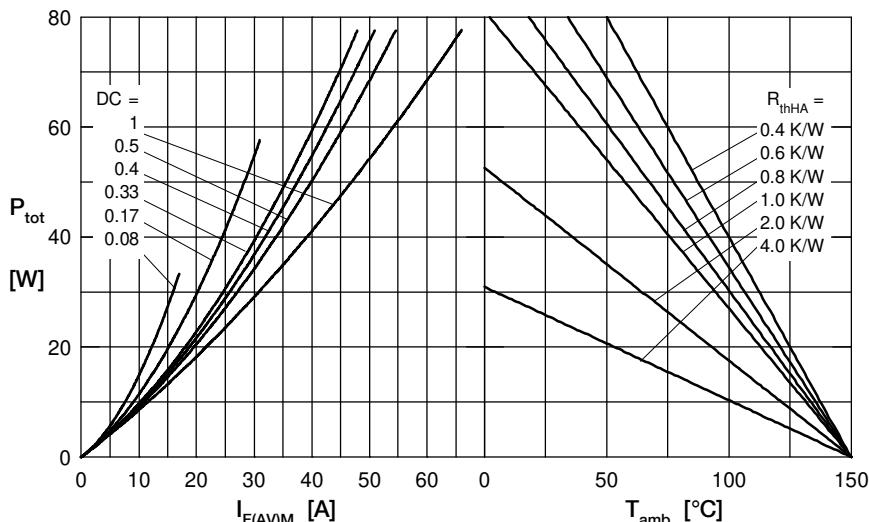


Fig. 4 Power dissipation vs. forward current and ambient temperature per diode

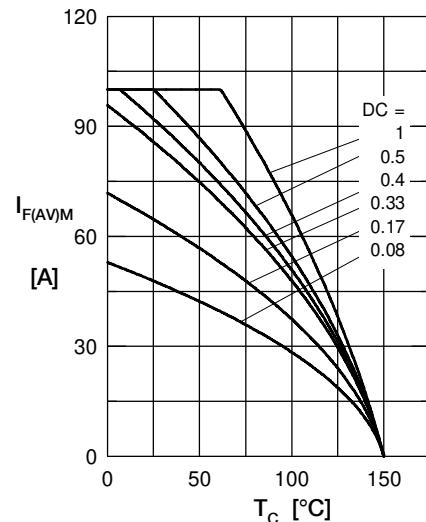


Fig. 5 Max. forward current vs. case temperature per diode

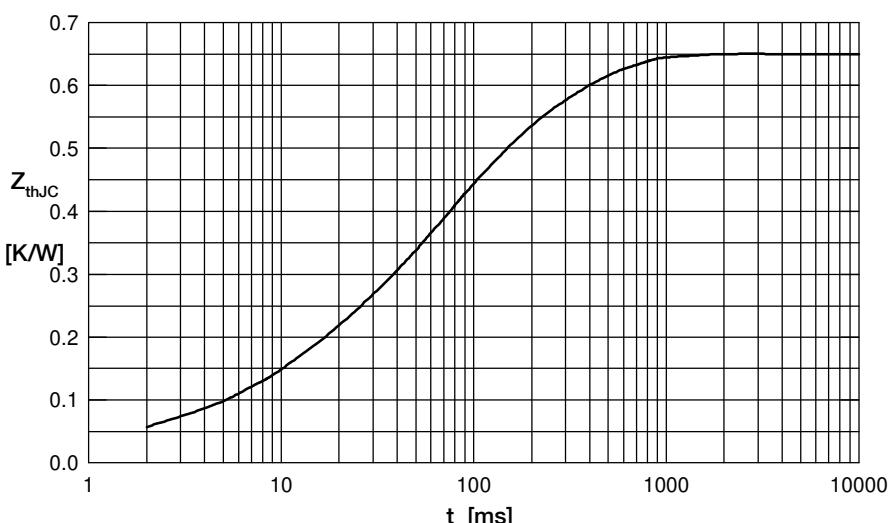


Fig. 6 Transient thermal impedance junction to case vs. time per diode

Constants for Z_{thJC} calculation:

i	R_{thi} (K/W)	t_i (s)
1	0.032	0.001
2	0.098	0.010
3	0.305	0.060
4	0.215	0.270

ООО "ЛайфЭлектроникс"

"LifeElectronics" LLC

ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибуторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибуторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помочь разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru